

# Technisches Datenblatt

## Parat Vorstrich

## Tiefengrundierung

### Merkmale

- sehr emissionsarm EC1-PLUS
- universell einsetzbar
- besondere Tiefenwirkung
- verarbeitungsfertig

### Produktbeschreibung

Hochwertige, besonders feinteilige Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe mit ausgezeichneter Tiefenwirkung.

Verbrauch: ca. 120 - 150 g/m<sup>2</sup>

Farbton: blau eingefärbt

Trocknung: Auf saufähigem Untergrund ca. 2 Std. auf feuchteempfindlichem Untergrund bis 12 Std

Verarbeitungstemperatur: ab + 15°C

### Anwendungsbereich

Im Innen- und geschützten Außenbereich zum Grundieren von saugenden Zement- und Calciumsulfatfließestrichen vor dem Spachteln mit PARAT Ausgleichsmassen. Als Voranstrich auf Anhydrit- und Gipsestrichen bei Verklebung von diffusionsoffenen bzw. dampfdichten Belägen. Als Grundierung auf Zement- und Calciumsulfatfließestrichen insb. mit Fußbodenheizung vor der Parkettverklebung mit allen PARAT MS und PU Klebstoffen.

Nicht geeignet auf:

Kunststoff, Metall, Anstriche, ungeschliffenen sowie mit Conti-Finish behandelten V100 oder OSB -Platten



## Lagerung

Lieferform:

10 kg Kanne 42 Kannen / 420 kg pro Palette

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken im unangebrochenen Originalgebände lagerfähig 365 Tage

## Verarbeitung und Werkzeuge

Empfohlenes Werkzeug:

Bürste, kurzflorige Velourwalze

Geeignete Untergründe:

Zementestriche, Calciumsulfat(fließ)estriche, Parkettspachtelmassen, geschliffene Spanplatten V100 (E1), geschliffene OSB - Platten.

Untergrund:

Der Untergrund ist vor der Verlegung gemäß DIN 18356 / 18365 und den allgemein anerkannten Regeln des Faches zu prüfen. Der Untergrund muss druck- und zugfest, rissfrei, ausreichend oberflächenfest, dauertrocken, eben, sauber und frei von Trennmitteln, Sinterschichten etc. sein. Porosität und Griffigkeit der Oberfläche sind ebenfalls zu beurteilen. Der Feuchtegehalt und die Saugfähigkeit des Zement- und Calciumsulfatestriches, sowie Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrundtemperatur sind zu prüfen.

Allgemein anerkannte Regeln des Faches und der Technik für die Parkettverlegung, sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen berücksichtigen. Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter:

DIN 18356 „Parkettarbeiten“

TKB-Merkblatt „Kleben von Parkett“

Merkblatt des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes (ZDB) „Elastische Bodenbeläge, textile Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“

TKB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag und Parkettarbeiten“

BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“

DIN EN 14342 „Parkett und Hozfußböden“



**Vorbehandlung:**

Zement- und Calciumsulfatestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden .  
Haftungsmindernde oder labile Schichten wie Estrichrandzonen, Sinterschichten, alte  
Klebstoff- und Belagsreste sind maschinell durch abschleifen, abfräsen, oder  
kugelstrahlen zu entfernen. OSB- oder V100 Spanplattenböden müssen gut  
angeschliffen werden!

**Verarbeitung:**

Grundierung unverdünnt mit der Rolle gleichmäßig satt und vollflächig auf den  
Untergrund auftragen. Nicht auf den Untergrund gießen, um örtliche Übersättigung  
zu vermeiden. Pfützenbildung ist ebenfalls zu vermeiden! Die Trockenzeit ist  
abhängig von Bodentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des  
Untergrundes. Auf gut saugfähigen Untergründen und Normklima ist eine Trockenzeit  
von 2 - 4 Stunden ausreichend, auch für die Verklebung von Parkett mit PARAT MS  
oder PU Klebstoffen.

**Sonstige Hinweise**

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten ! Nicht bei  
Temperaturen unter +5°C verarbeiten . Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere  
Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und  
Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

**Arbeitsschutz:**

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung,  
Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem  
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Giscode: D1

